

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(于香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

新聞稿

二零二五年第一季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2025 年 5 月 8 日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：01347；上交所科創板證券代碼：688347）（“本公司”）於今日公佈截至二零二五年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零二五年第一季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入 5.409 億美元，同比增長 17.6%，環比增長 0.3%。
- 毛利率 9.2%，同比上升 2.8 個百分點，環比下降 2.2 個百分點。
- 母公司擁有人應占溢利 380 萬美元，上年同期為母公司擁有人應占溢利 3,180 萬美元，上季度為母公司擁有人應占損失 2,520 萬美元。

二零二五年第二季度指引

- 我們預計銷售收入約在 5.5 億美元至 5.7 億美元之間。
- 我們預計毛利率約在 7%至 9%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事白鵬博士對二零二五年第一季度業績評論道：

“華虹半導體二零二五年第一季度銷售收入為 5.41 億美元，毛利率為 9.2%，均符合指引。整體業績延續了二零二四年以來的趨勢，銷售收入穩步成長，產品結構持續優化，產能利用率保持滿載。華虹製造項目的產能爬坡進度符合預期，對公司接下來的收入增長、產品組合優化及核心競爭力的提升都具有積極意義。”

白總繼續表示：“市場方面，下游需求與競爭格局亦基本延續二零二四年下半年以來的走勢。但隨著近期國際環境和相關政策的變化，整個半導體行業在客戶需求、採購成本、產業鏈格局等方面都會面臨較大的不確定性。當此變局，華虹半導體將堅守自身定力，持續加快有效產能擴張，增強研發能力，積極開拓市場機遇，深化降本增效，精益管理可能出現的供應鏈擾動，在降低風險的同時提升業績。”

電話會議公告

日期 2025 年 5 月 8 日，星期四

時間： 17:00 香港/上海時間

05:00 美國東部時間

發言人： 白鵬，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播： 會議將在 https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/gp3biy2m> 作線上直播
(請提前註冊登記)

電話直撥： 請在會議前使用以下鏈接先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼及 PIN
(個人身份識別碼)。

<https://register-conf.media-server.com/register/BI51cfe11dc7f540f2af2ea9635eedb78c>

重要提示：在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的 PIN (個人身份識別碼) 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共享您的 PIN (個人身份識別碼)。

網上重播： 直播約 2 小時後，您可於 12 個月內在以下網頁重複收聽會議。
https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司 (A 股簡稱: 華虹公司, 688347; 港股簡稱: 華虹半導體, 01347) (“本公司”) 是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業, 秉持 “8 英寸 + 12 英寸”、先進 “特色 IC + Power Discrete” 的發展戰略, 為客戶提供多元化的晶圓代工及配套服務。本公司專注於嵌入式/獨立式非易失性存儲器、功率器件、模擬與電源管理和邏輯與射頻等特色工藝技術的持續創新, 有力支持新能源汽車、綠色能源、物聯網等新興領域應用, 其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員, 而華虹集團是中國擁有 “8 英寸 + 12 英寸” 先進集成電路製造主流工藝技術的產業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠, 另在無錫高新技術產業開發區內建有兩座全球領先的 12 英寸特色工藝晶圓廠, 其中之一是全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料, 請瀏覽: www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以仟美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	540,937	459,986	539,177	17.6 %	0.3 %
毛利	49,997	29,632	61,426	68.7 %	(18.6)%
毛利率	9.2 %	6.4 %	11.4 %	2.8	(2.2)
經營開支	(97,110)	(78,520)	(110,626)	23.7 %	(12.2)%
其他(損失)/收入淨額	(8,294)	3,770	(40,468)	(320.0)%	(79.5)%
稅前損失	(55,407)	(45,118)	(89,668)	22.8 %	(38.2)%
所得稅抵免/(開支)	3,245	19,832	(6,596)	(83.6)%	(149.2)%
期內損失	(52,162)	(25,286)	(96,264)	106.3 %	(45.8)%
淨利潤率	(9.6)%	(5.5)%	(17.9)%	(4.1)	8.3
以下各方應佔：					
母公司擁有人	3,750	31,818	(25,199)	(88.2)%	(114.9)%
非控股權益	(55,912)	(57,104)	(71,065)	(2.1)%	(21.3)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.002	0.019	(0.015)	(89.5)%	(113.3)%
攤薄	0.002	0.019	(0.015)	(89.5)%	(113.3)%
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	1,231	1,026	1,213	20.0 %	1.5 %
產能利用率 ¹	102.7 %	91.7 %	103.2 %	11.0	(0.5)
淨資產收益率 ²	0.4 %	2.0 %	(1.6)%	(1.6)	2.0

二零二五年第一季度

- 銷售收入 5.409 億美元，同比增長 17.6%，主要得益於付運晶圓數量上升；環比增長 0.3%。
- 毛利率 9.2%，同比上升 2.8 個百分點，主要得益於產能利用率提升，部分被折舊開支上升所抵消；環比下降 2.2 個百分點，主要由於折舊開支上升。
- 經營開支 9,710 萬美元，同比上升 23.7%，主要由於研發工程片開支上升；環比下降 12.2%，主要由於人工開支下降，部分被研發工程片開支上升所抵消。
- 其他損失淨額 830 萬美元，上年同期為其他收入淨額 380 萬美元，主要由於外幣匯兌損失上升及利息收入下降，部分被政府補貼上升所抵消。其他損失淨額環比下降 79.5%，主要由於外幣匯兌損失下降及政府補貼上升。
- 所得稅抵免 320 萬美元，上年同期為 1,980 萬美元，主要由於代扣代繳股息稅轉回減少。
- 期內損失 5,220 萬美元，上年同期及上季度分別 2,530 萬美元及 9,630 萬美元。
- 母公司擁有人應占利潤 380 萬美元，上年同期為 3,180 萬美元，上季度為母公司擁有人應占損失 2,520 萬美元。
- 基本每股盈利 0.002 美元，上年同期為 0.019 美元，上季度為 -0.015 美元。
- 淨資產收益率（年化）0.4%，上年同期為 2.0%，上季度為 -1.6%。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二五年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	515,574	95.3 %	437,060	95.0 %	78,514	18.0 %
其他	25,363	4.7 %	22,926	5.0 %	2,437	10.6 %
銷售收入總額	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

■ 本季度 95.3%的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二五年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	231,086	42.7 %	239,950	52.2 %	(8,864)	(3.7)%
12 吋晶圓	309,851	57.3 %	220,036	47.8 %	89,815	40.8 %
銷售收入總額	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

■ 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.311 億美元及 3.099 億美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二五年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
中國 ³	442,458	81.8 %	365,695	79.5 %	76,763	21.0 %
北美 ⁴	56,427	10.4 %	46,241	10.1 %	10,186	22.0 %
亞洲 ⁵	25,784	4.8 %	23,566	5.1 %	2,218	9.4 %
歐洲	15,228	2.8 %	21,739	4.7 %	(6,511)	(30.0)%
日本 ⁶	1,040	0.2 %	2,745	0.6 %	(1,705)	(62.1)%
銷售收入總額	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 4.425 億美元，占銷售收入總額的 81.8%，同比增長 21.0%，主要得益於超級結、其他電源管理、閃存、通用 MOSFET、智能卡芯片及邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自於北美的銷售收入 5,640 萬美元，同比增長 22.0%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 2,580 萬美元，同比增長 9.4%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,520 萬美元，同比下降 30.0%，主要由於 IGBT、智能卡芯片及通用 MOSFET 產品的需求下降。
- 本季度來自於日本的銷售收入 100 萬美元，同比下降 62.1%，主要由於超級結產品的需求下降。

³包括中國大陸及中國香港。

⁴包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁵不包括中國及日本。

⁶包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二五年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	130,290	24.1 %	119,214	25.9 %	11,076	9.3 %
獨立式非易失性存儲器	42,875	7.9 %	31,072	6.8 %	11,803	38.0 %
功率器件	162,751	30.1 %	143,344	31.1 %	19,407	13.5 %
邏輯及射頻	66,787	12.3 %	64,213	14.0 %	2,574	4.0 %
模擬與電源管理	136,784	25.3 %	101,495	22.1 %	35,289	34.8 %
其他	1,450	0.3 %	648	0.1 %	802	123.8 %
銷售收入總額	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.303 億美元，同比增長 9.3%，主要得益於智能卡芯片及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度獨立式非易失性存儲器銷售收入 4,290 萬美元，同比增長 38.0%，主要得益於閃存產品的需求增加。
- 本季度功率器件銷售收入 1.628 億美元，同比增長 13.5%，主要得益於超級結及通用 MOSFET 產品需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 6,680 萬美元，同比增長 4.0%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 1.368 億美元，同比增長 34.8%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二五年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
65nm 及以下	124,280	23.0 %	94,477	20.6 %	29,803	31.5 %
90nm 及 95nm	128,864	23.8 %	88,516	19.2 %	40,348	45.6 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	54,059	10.0 %	71,430	15.5 %	(17,371)	(24.3)%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	29,938	5.5 %	29,915	6.5 %	23	0.1 %
0.25 μ m	3,517	0.7 %	7,617	1.7 %	(4,100)	(53.8)%
0.35 μ m 及以上	200,279	37.0 %	168,031	36.5 %	32,248	19.2 %
銷售收入總額	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

- 本季度 65nm 及以下工藝技術節點的銷售收入 1.243 億美元，同比增長 31.5%，主要得益於閃存及邏輯產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 1.289 億美元，同比增長 45.6%，主要得益於其他電源管理及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 5,410 萬美元，同比下降 24.3%，主要由於智能卡芯片及 MCU 產品的需求下降。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 2,990 萬美元，同比增長 0.1%。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 350 萬美元，同比下降 53.8%，主要由於通用 MOSFET 及射頻產品的需求下降。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 2.003 億美元，同比增長 19.2%，主要得益於超級結、通用 MOSFET 及智能卡芯片的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的 銷售收入	二零二五年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二五年 第一季度 % (未經審核)	二零二四年 第一季度 仟美元 (未經審核)	二零二四年 第一季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
消費電子	348,100	64.3 %	287,863	62.6 %	60,237	20.9 %
工業及汽車	119,878	22.2 %	102,723	22.3 %	17,155	16.7 %
通信	65,264	12.1 %	61,204	13.3 %	4,060	6.6 %
計算	7,695	1.4 %	8,196	1.8 %	(501)	(6.1)%
銷售收入總額	540,937	100.0 %	459,986	100.0 %	80,951	17.6 %

- 本季度消費電子作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 3.481 億美元，占銷售收入總額的 64.3%，同比增長 20.9%，主要得益於超級結、其他電源管理、閃存、通用 MOSFET 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 1.199 億美元，同比增長 16.7%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度通信類產品銷售收入 6,530 萬美元，同比增長 6.6%，主要得益於模擬產品的需求增加。
- 本季度計算類產品銷售收入 770 萬美元，同比下降 6.1%。

產能⁷及產能利用率

	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)
總產能(折合 8 吋仟片晶圓)	413	391	391
總體產能利用率	102.7%	91.7%	103.2%

- 本季度末月產能 413,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 102.7%，較上季度下降 0.5 個百分點。

付運晶圓

折合 8 吋仟片晶圓	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	1,231	1,026	1,213	20.0 %	1.5 %

- 本季度付運晶圓 1,231,000 片，同比上升 20.0%，環比上升 1.5%。

⁷ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

經營開支分析

以仟美元計	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	2,214	1,985	2,617	11.5 %	(15.4)%
管理費用 ⁸	94,896	76,535	108,009	24.0 %	(12.1)%
經營開支	97,110	78,520	110,626	23.7 %	(12.2)%

- 經營開支 9,710 萬美元，同比上升 23.7%，主要由於研發工程片開支上升；環比下降 12.2%，主要由於人工開支下降，部分被研發工程片開支上升所抵消。

其他(損失)/收入淨額

以仟美元計	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,513	3,560	3,481	(1.3)%	0.9 %
利息收入	15,619	25,020	20,450	(37.6)%	(23.6)%
匯兌損失	(16,199)	(5,850)	(48,664)	176.9 %	(66.7)%
分佔聯營公司溢利/(損失)	652	1,411	(433)	(53.8)%	(250.6)%
財務費用	(23,301)	(24,585)	(20,406)	(5.2)%	14.2 %
政府補貼	11,231	3,799	4,705	195.6 %	138.7 %
其他	191	415	399	(54.0)%	(52.1)%
其他(損失)/收入淨額	(8,294)	3,770	(40,468)	(320.0)%	(79.5)%

- 其他損失淨額 830 萬美元，上年同期為其他收入淨額 380 萬美元，主要由於外幣匯兌損失上升及利息收入下降，部分被政府補貼上升所抵消。其他損失淨額環比下降 79.5%，主要由於外幣匯兌損失下降及政府補貼上升。

⁸管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以仟美元計	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	50,186	40,660	308,108	23.4 %	(83.7)%
投資活動所用現金流量淨額	(494,291)	(298,951)	(1,444,013)	65.3 %	(65.8)%
融資活動所得/(用)現金流量淨額	59,137	789,913	(50,929)	(92.5)%	(216.1)%
外匯匯率變動影響淨額	5,771	(8,817)	(120,783)	(165.5)%	(104.8)%
現金及現金等價物變動影響淨額	(379,197)	522,805	(1,307,617)	(172.5)%	(71.0)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 5,020 萬美元，同比上升 23.4%，主要由於本季度客戶收款增加，環比下降 83.7%，主要由於政府補助收款減少及材料和所得稅付款增加。
- 投資活動所用現金流量淨額 4.943 億美元，其中包括固定資產投資支出 5.109 億美元，部分被利息收入 1,660 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 5,910 萬美元，其中提取銀行借款 8.610 億美元，及員工行權發行股份收到 1,310 萬美元，部分被償還銀行借款 8.112 億美元，支付利息 330 萬美元，及支付租賃負債 50 萬美元所抵消。

資本結構

以仟美元計	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二四年 (已審核)
資產總額	12,286,786	12,415,108
負債總額	3,406,124	3,508,489
所有者權益總額	8,880,662	8,906,619
資產負債率 ⁹	27.7%	28.3%

資本開支

以仟美元計	二零二五年 第一季度 (未經審核)	二零二四年 第四季度 (未經審核)
華虹 8 吋	14,264	21,159
華虹無錫	18,402	43,833
華虹製造	478,185	1,440,717
合計	510,851	1,505,709

- 本季度資本開支 5.109 億美元，其中 4.782 億美元用於華虹製造，1,840 萬美元用於華虹無錫，及 1,430 萬美元用於華虹 8 吋。

⁹資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以仟美元計	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二四年 (已審核)
發展中物業	221,061	221,905
存貨	468,597	467,060
貿易應收款項及應收票據	286,763	270,461
預付款項、其他應收款項及其他資產	411,207	363,997
應收關聯方款項	16,520	18,324
已凍結存款及定期存款	31,669	31,624
現金及現金等價物	4,079,935	4,459,132
流動資產總額	5,515,752	5,832,503
貿易應付款項	255,321	298,372
其他應付款項及暫估費用	759,177	880,447
計息銀行借款	329,972	280,704
租賃負債	7,543	4,912
政府補助	57,700	57,563
應付關聯方款項	12,724	9,125
應付所得稅	18,620	31,115
流動負債總額	1,441,057	1,562,238
淨營運資金	4,074,695	4,270,265
速動比率	3.3x	3.3x
流動比率	3.8x	3.7x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	46	45
存貨周轉天數	86	90

- 預付款項、其他應收款項及其他資產由上季度末的 3.640 億美元上升至本季度末的 4.112 億美元，主要由於增值稅留抵稅額增加。
- 貿易應付款項由上季度末的 2.984 億美元下降至本季度末的 2.553 億美元，主要由於本季度支付材料款。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 8.804 億美元下降至本季度末的 7.592 億美元，主要由於本季度支付應付資本開支。
- 計息銀行借款由上季度末的 2.807 億美元上升至本季度末的 3.300 億美元，主要由於一年內到期的長期銀行借款增加。
- 應付所得稅由上季度末的 3,110 萬美元下降至本季度末的 1,860 萬美元，主要由於本季度繳付所得稅。
- 淨營運資金 本季度末 40.747 億美元，流動比率 3.8。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數 46 天。
- 存貨周轉天數 86 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以仟美元計,每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二四年 (未經審核)
銷售收入	540,937	459,986	539,177
銷售成本	(490,940)	(430,354)	(477,751)
毛利	49,997	29,632	61,426
其他收入及收益	30,563	32,851	29,155
投資物業的公平值損失	-	-	(39)
銷售及分銷費用	(2,214)	(1,985)	(2,617)
管理費用	(94,896)	(76,535)	(108,009)
其他費用	(16,208)	(5,907)	(48,745)
財務費用	(23,301)	(24,585)	(20,406)
分佔聯營公司溢利/(損失)	652	1,411	(433)
稅前損失	(55,407)	(45,118)	(89,668)
所得稅抵免/(開支)	3,245	19,832	(6,596)
期內損失	(52,162)	(25,286)	(96,264)
以下各方應佔：			
母公司擁有人	3,750	31,818	(25,199)
非控股權益	(55,912)	(57,104)	(71,065)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.002	0.019	(0.015)
攤薄	0.002	0.019	(0.015)
用於計算持有人應佔每股基本盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,721,931,435	1,716,634,650	1,718,222,223
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的 期內已發行普通股加權平均數	1,728,142,630	1,718,334,991	1,724,086,667

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以仟美元計)

	截至		
	於三月三十一日 二零二五年 (未經審核)	於十二月三十一日 二零二四年 (已審核)	於三月三十一日 二零二四年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	5,967,555	5,859,117	3,587,363
投資物業	209,257	164,153	166,354
使用權資產	76,359	77,761	79,347
無形資產	29,122	31,456	46,526
於聯營公司的投資	140,650	139,799	140,270
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	289,722	289,311	287,089
長期預付款項	57,989	21,008	200,074
遞延稅項資產	380	-	501
非流動資產總額	6,771,034	6,582,605	4,507,524
流動資產			
發展中物業	221,061	221,905	194,181
存貨	468,597	467,060	431,206
貿易應收款項及應收票據	286,763	270,461	306,151
預付款項、其他應收款項及其他資產	411,207	363,997	53,242
應收關聯方款項	16,520	18,324	15,688
已凍結存款及定期存款	31,669	31,624	32,032
現金及現金等價物	4,079,935	4,459,132	6,107,986
流動資產總額	5,515,752	5,832,503	7,140,486
流動負債			
貿易應付款項	255,321	298,372	239,261
其他應付款項及暫估費用	759,177	880,447	379,133
計息銀行借款	329,972	280,704	232,201
租賃負債	7,543	4,912	6,257
政府補助	57,700	57,563	41,643
應付關聯方款項	12,724	9,125	9,704
應付所得稅	18,620	31,115	59,018
流動負債總額	1,441,057	1,562,238	967,217
流動資產淨額	4,074,695	4,270,265	6,173,269
總資產減流動負債	10,845,729	10,852,870	10,680,793
非流動負債			
計息銀行借款	1,948,409	1,917,235	1,993,525
租賃負債	15,160	18,068	17,714
遞延稅項負債	1,498	10,948	2,345
非流動負債總額	1,965,067	1,946,251	2,013,584
淨資產	8,880,662	8,906,619	8,667,209
權益和負債權益			
股本	4,957,182	4,938,457	4,934,028
儲備	1,315,995	1,308,569	1,389,777
本公司擁有人應佔權益	6,273,177	6,247,026	6,323,805
非控股權益	2,607,485	2,659,593	2,343,404
權益總額	8,880,662	8,906,619	8,667,209

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以仟美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於三月三十一日	於三月三十一日	於十二月三十一日
	二零二五年 (未經審核)	二零二四年 (未經審核)	二零二四年 (未經審核)
經營活動現金流量：			
稅前虧損	(55,407)	(45,118)	(89,668)
折舊及攤銷	172,126	133,088	142,306
應佔聯營公司(溢利)/損失	(652)	(1,411)	433
營運資金的變動及其它	(65,881)	(45,899)	255,037
經營活動所得現金流量淨額	50,168	40,660	308,108
投資活動現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(510,851)	(302,574)	(1,505,709)
收到政府對設備的補助	-	-	41,149
其他投資活動所得現金流量	16,560	3,623	20,547
投資活動所用現金流量淨額	(494,291)	(298,951)	(1,444,013)
融資活動現金流量：			
提取銀行貸款	860,985	103,405	84,551
發行股份所得收益	13,077	114	1,478
非控股權益資本注資	-	689,430	-
償還銀行貸款	(811,156)	-	(91,518)
已付利息	(3,252)	(2,155)	(50,498)
支付租賃負債	(517)	(881)	(401)
收到政府對財務費用的補助	-	-	5,459
融資活動所得/(用)現金流量淨額	59,137	789,913	(50,929)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(384,968)	531,622	(1,186,834)
期初現金及現金等價物	4,459,132	5,585,181	5,766,749
外匯匯率變動影響淨額	5,771	(8,817)	(120,783)
期末現金及現金等價物	4,079,935	6,107,986	4,459,132

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

唐均君(董事長)

白鵬(總裁)

非執行董事

葉峻

孫國棟

陳博

熊承艷

獨立非執行董事

張祖同

王桂壠太平紳士

封松林

承董事會命

華虹半導體有限公司

唐均君

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二五年五月八日